

要 旨 気体分子が固体表面で化学反応を起こして吸着し,極薄膜が形成されたり生成物が脱離する過程では,表面温 度とガス圧力が主な反応制御パラメータとなるが,入射分子の並進運動エネルギーがわずかに数 eV であってもポテンシ ャルエネルギー障壁を越えるか否かによって表面化学反応過程が大きく変化する。本稿では超音速 O_2 分子線による Si (001), Cu(001)/(111)/(110), Ti(0001)単結晶表面の酸化における並進運動エネルギー効果が,高輝度・高分解能放射 光を活用した光電子分光によるその場表面分析の立場から研究された例を紹介する。Si の高温酸化では,脱離する SiO 分子と表面光電子分光の同時計測により SiO 生成機構がより詳細にわかってきた。Cu の酸化では分子衝突により吸着酸 素がサブサーフェイスに押し込まれる衝突誘起現象が見えた。Ti の酸化では物理吸着状態を経由した解離吸着によって 室温でも酸化数の異なる Ti が平行して生成することが明らかとなった。

1. はじめに

解説

化学反応とは原子・分子がお互いに接近・遭遇して(反 応系),クーロン相互作用の結果として遷移状態を経て原 子の組み換えが起こり,新しい原子・分子が離散する過程 である(生成系)。現在に至るまでその反応機構を解明し て反応過程を制御したいという原初的な欲求が多くの研究 者の研究意欲の大きな部分を占めてきたに違いない。気相 反応については交差分子線技術が開発されて化学反応ダイ ナミクスの研究が大いに発展した¹⁾。その後も反応系の始 状態と生成系の終状態を規定して反応断面積を求めようと いう"状態"から"状態"への化学(state-to-state chemistry)の研究がレーザー技術の発展・普及に伴って大き な展開を見せた²⁾。気相での分子衝突過程の解明が進展す る一方で,固体表面で起こる原子・分子の衝突現象を理解 しようという努力も実験・理論の両面から継続的に行われ てきた³⁾。

固体表面と原子・分子との化学反応においては、入射す る原子・分子の並進運動エネルギーや振動・回転エネル ギーが反応過程に影響を与える。そのため、見方を変えれ ばそれらは反応制御パラメータとして重要である。従来、 表面化学反応ダイナミクスの研究は有名な King & Wells の方法⁴⁾や反応性分子線散乱の手法⁵⁾を主に用いて行われ てきた。すなわち,前者は入射分子線の表面吸着による真 空度の変化の測定であり,後者は表面で散乱された原子・ 分子や脱離生成物の飛行時間測定や角度分布測定である。 これらの実験により初期吸着確率,表面滞在時間,反応速 度定数などが得られる。

表面で原子の組み換えが起こるような化学反応のダイナ ミクスを研究する場合,反応の前後で表面構造,化学組 成,化学結合状態がどのように変化するかを知ることも, 吸着・反応・脱離という一連の表面化学反応過程に与える 原子・分子の運動エネルギーの効果を解明する上では非常 に重要である。そのため,表面分析を"その場"で行うこ とが必要になる。しかし,全く意外なことに表面化学反応 ダイナミクスの研究に表面分析の手法が用いられることは 必ずしも当たり前の状況にあるとは言い難い。

表面の化学組成や化学結合状態の分析には光電子分光 法⁶⁾が非常に有効である。特に高輝度・高分解能放射光を 活用した場合,光電子スペクトルを秒単位の短時間で測定 することができる。そこで SPring-8 の BL23SU では, ビームライン建設当初から超音速分子線と光電子分光法を 併用した表面化学研究専用の実験ステーション (SUR-EAC2000)が計画され,1999年から1年間のオフライン 調整を経て2000年1月からビームラインで表面化学反応 ダイナミクスの研究に使用されている。この実験ステーシ ョンは原研の表面化学研究グループが考案・製作して主に 使用しているが,ナノテクノロジー総合支援プロジェク ト⁷⁾や協力研究制度⁸⁾を通じて原研以外の研究者にも広く 門戸が開かれている。

放射光を活用して表面化学反応ダイナミクスの研究がで きる設備は国内ではこの実験ステーションが唯一と思われ る。海外ではイタリア Elettra の SuperESCA ビームライ ン⁹⁾と、ドイツのエルランゲン大学から BESSYII¹⁰⁾に持 ち込まれる可搬型の分子線光電子分光装置が知られてい る。

これまで原研では、室温でのO₂/Si(001)表面反応系に ついて、O2分子の並進運動エネルギーが極薄酸化膜形成 過程に影響を与えることに興味を持ち¹¹⁾, O₂分子が解離 吸着する反応過程のポテンシャルエネルギー障壁の実験的 な検証を行ってきた¹²⁾。その結果,清浄なSi(001)表面を O2ガスに曝す室温での酸化では、最表面に形成されてい る Si 二量体のバックボンド(第一層 Si と第二層 Si の間 の化学結合)まで酸化されるのに対して,最表面Si二量 体のダングリングボンド(第一層 Siの未結合手)がHと OH 基で終端された水吸着 Si(001) 表面は O₂ ガス雰囲気 では容易に酸化されず、O2分子がSi二量体のバックボン ドで解離して酸素が挿入される反応過程と、第二層 Si (サブサーフェイス)のバックボンドで直接的に酸化が起 こる反応過程のポテンシャルエネルギー障壁を実験的に明 らかにすることができた。さらに、Si(001)表面が O_2 分 子線で時々刻々酸化されていく様子を Si2p 光電子スペク トルの実時間その場測定でリアルタイム観察することに成 功し, 0.5 nm までの極薄酸化膜形成過程における Si 原子 の各酸化数成分(Siⁿ⁺ n:1-4)の時間発展を初めて明ら かにすることができた13)。

本稿では、その後に行われた「Si(001)表面の高温酸 化」、および、共同研究の中から「Cu酸化」と「Ti酸化」 について、放射光を活用した表面化学反応ダイナミクスの 研究成果を中心にして簡単に紹介する。

2.実験の装置と方法

2.1 実験装置の必要条件

固体表面での化学反応ダイナミクスを実時間その場放射 光光電子分光法を用いて研究するためには、次の点に留意 する必要がある。

- (1) 装置全体が超高真空であり、試料表面の清浄化とその保持ができること。
- (2) 分子線を放射光ビームラインに導入しても、ビーム ラインの超高真空が保持され、光学素子に悪影響を与 えないこと。
- (3) 光電子分光法の他に表面構造も観察できる複合的な

表面分析機能を持つこと。

(4) 挿入光源からの高輝度放射光と分子線を同時に試料 表面に照射できること。

条件(1)は表面を取り扱う装置として、また、軟X線 ビームラインに挿入する装置として必須の条件である。分 子線を使用すると大量のガスが真空中に導入されるので, 真空ポンプとしてはターボ分子ポンプが多用される。厳重 に差動排気系を構成することで条件(2)を担保する。単結晶 試料の表面を清浄化した後に化学組成に加えて周期的原子 構造も確認できた方がよい。そのために X 線光電子分光 (x-ray photoemission spectroscopy: XPS), オージェ電子 分光 (Auger electron spectroscopy: AES),低エネルギー 電子線回折(low energy electron diffraction: LEED) など の複合表面分析機能が必要である。条件(4)が実現できれば "その場"で光電子分光測定ができるに止まらず、表面が 時々刻々化学変化していく様子をリアルタイムで観察でき るようになる。さらに,反応生成物が脱離する場合には, 差動排気した質量分析器を用いることで実時間その場光電 子分光と脱離生成物の質量分析を同時計測することも可能 になる。SPring-8のBL23SUでは上記の機能を持つ表面 化学実験ステーション(SUREAC2000)が実現されてい る。

2.2 BL23SUの概要

SPring-8のBL23SU¹⁴⁾では挿入光源として可変偏光ア ンジュレータ(APPLE-2)¹⁵⁾が採用され,円偏光・直線 偏光・楕円偏光を任意に選択できる。現在約0.25 Hz 周期 の左右円偏光反転が可能である。このビームラインは蓄積 リング棟実験ホールの表面化学実験ステーションと生物化 学分光実験ステーションを貫通して RI 実験棟に引き込ま れ,アクチノイド実験ステーションに至る。アクチノイド 実験ステーションでは非密封ウラン化合物の光電子分光, および,磁気円二色性(MCD)実験等が行われている。 分光光学系としては不等刻線間隔平面回折格子を用いた斜 入射分光系が採用された¹⁶⁾。現在ではおおよそ330 eV か ら2000 eV の放射光を E/ΔE:10⁴ を上回るエネルギー分 解能で単色化でき,10¹² photon・s⁻¹•0.02% b.w.⁻¹ 程度の 光子フラックスが得られている。

SUREAC2000には、おおよそ縦1mm×横2mmの平 行放射光が導入される。前記の光子フラックスであれば 10 eV 程度の測定範囲の Si2p 光電子スペクトルを1min 以内で十分な S/N 比で測定できる。S/N 比を少し犠牲に すれば10 s 程度でも測定できるため、Si 表面の化学結合 状態が酸化反応の進行によって時々刻々変化していく様子 を実時間その場光電子分光観察することができる。Si2p 準位と同程度の光イオン化断面積を持つ内殻準位であれば 他の試料でも同様の測定が可能である。



Fig. 1 A top view of the surface reaction analysis apparatus (SUR-EAC2000) installed at BL23SU in SPring-8.

2.3 SUREAC2000の概要

SUREAC2000¹⁷⁾の全体図を Fig. 1 に示す。この実験ス テーションはSR ビームモニタ室,表面反応分析室, SPM 室 (scanning probe microscope), 表面クリーニン グ室,試料導入室,超音速分子線源の各超高真空チェンバ から構成されている。また、半導体材料ガスの使用も考慮 して、シリンダーキャビネット、ガスミキサー、除害装 置,緊急保安装置が設置されている。SR ビームモニタ室 と表面反応分析室がビームラインの一部を構成している。 SR ビームモニタ室では放射光の成形(XY スリット),位 置確認(蛍光板),強度調整(フィルタ),強度測定(IRD 社AXUV-100で絶対強度,金メッシュで相対強度)を行 なう。表面反応分析室では単色放射光と超音速分子線を同 時に試料に照射することができる。到達圧力は液体窒素ト ラップを用いた場合に5×10-9 Pa である。分子線照射中 には10⁻⁶ Pa 台から10⁻⁵ Pa 台になるが,ほとんどが He とArである。SR ビームモニタ室に二重の差動排気機能 を持たせてガスがビームラインに拡散するのを防いでいる ために, 分子線ノズル室から起算して6段目のビームラ イン側はほとんど真空悪化しない。表面反応分析室では電 子エネルギー分析器 (Omicron EA125-5MCD) と質量分 析器(Balzers QMG421-C)を用いて実時間その場光電子 分光と質量分析の同時計測も可能である。さらに、オフラ イン 実 験 や 装 置 関 数 の 測 定 用 に X 線 源 (Omicron DAR400: Al/Mg),表面クリーニング用にAr+スパッタ イオン銃 (オメガトロン OMI-0045CKB),帯電中和用に 電子銃(オメガトロン OME-0030N)を具備している。

SPM 室には Omicron の UHV-SPM (scanning probe microscope: SPM) が設置され,現在走査トンネル顕微鏡 (scanning tunnel microscope: STM) と原子間力顕微鏡 (atomic force microsope: AFM) の立ち上げが進められて いる。表面クリーニング室では Ar⁺ スパッタイオン銃 (オメガトロン OMI-0045CKB),または,傍熱加熱を用 いて 試料表面を清浄化し,LEED / AES (Specs Er-LEED150) で清浄面の確認ができる。

2.4 超音速分子線

電気的に中性の原子・分子の並進運動エネルギーを数 eVの範囲で制御する技術として超音速分子線技術¹⁸⁾が知 られている。数気圧のガスをその平均自由行程より大きな 直径の小穴から真空中に噴出させることで超音速分子線が 発生する。実際には直径0.1 mm のノズルオリフィスから 数気圧のガスを数百 sccm 流す。ノズル室には2000 l/sの 複合型ターボ分子ポンプを用いた。分子線はノズルから数 mm 下流に設置したスキマーの直径1mm の穴を通して3 段目の表面反応分析室に到る。2段目を1000 l/sの複合型 ターボ分子ポンプで差動排気することでの3段目の真空 度を10⁻⁶ Pa 台から10⁻⁵ Pa 台とした。ノズルオリフィス から吹き出たガスは断熱膨張するので、振動・回転エネル ギーが極低温となり、速度分布も狭くなる。分子線の並進 運動エネルギーはノズルの絶対温度に比例し、ガスの平均 分子量に反比例するので,大きな並進運動エネルギーを得 るためにはノズルを高温にし、且つ、軽いキャリアガスに 重い試料ガスを極少量混合して平均分子量をできるだけ小 さくすればよい。SUREAC2000ではノズルとヒーターを 熱分解窒化ボロン (pyrolitic boron nitride: PBN) で製作 して1400 K での安定動作を達成している。これによって He (99.5%) とO₂ (0.5%)の混合ガスを用いた場合, O2分子の並進運動エネルギーは計算上2.3 eV となる。典 型的には2×10¹⁴ molecules•cm⁻²•s⁻¹ 程度のフラックス 密度が得られる。試料位置でのビームスポットは直径9 mm である。ノズル温度と $O_2/He/Ar$ の混合比を変える ことで O_2 分子の並進運動エネルギーを制御した。

3. Si(001)表面の酸化反応ダイナミクス

3.1 反応制御パラメータ

O₂分子とSi(001)表面の反応では,酸化膜が形成され るか(パッシブ酸化),エッチング(SiO分子の脱離)が 進行するか(アクティブ酸化),さらにはそれらの反応が 共存するかは表面温度とO2ガスの圧力で決まる19)。パッ シブ酸化では 02 分子はランダムに解離吸着するため、酸 素吸着曲線は概ね Langmuir 型になる²⁰⁾。一方アクティブ 酸化は分子線散乱実験によれば二段階で進行する²¹⁾。す なわち、O2ガスが解離吸着した後、何らかの前駆体を経 由して SiO 分子が熱脱離する。パッシブ酸化とアクティ ブ酸化が共存する反応機構としては Engstrom らによる DOS (dual oxide species) モデルが有名である²²⁾。さら に、末光らは DOS モデルを自己触媒反応の速度式を用い て表現することで吸着曲線がほぼ再現できることを見出し た²³⁾。Si(001)酸化における統合反応モデルについては高 桑の文献²⁴⁾を参照されたい。原研では並進運動エネル ギーを第三の反応制御パラメータと考えて以下の実験を行 ってきた。

3.2 SiO 分子の脱離

高温のSi(001)清浄面に超音速¹⁸O₂分子線を照射した ときに脱離する Si18O 分子の収率は著しく並進運動エネル ギーによって変化する²⁵⁾。次のような特徴がある。SiO脱 離は概ね1000K以上で急激に立ち上がり、一定となる。 O2分子線を照射中にO1s光電子スペクトルを測定しても 表面に酸素は検出されないことから, 吸着した 0 原子は "たちどころに"SiO 分子として脱離する。つまり約1000 K以上では完全なアクティブ酸化が起こり、2×10¹⁴ molecules・cm⁻²・s⁻¹程度のフラックス密度では供給律速 となる。1000 K 以上では分子線のフラックス密度で規格 化した SiO 脱離収率は並進運動エネルギーに依存して大 きくなる。それは脱離の角度分布が変化するためではない かと推測している。900 K 以下ではパッシブ酸化が起こる ために SiO は検出されない。900 K から1000 K の間では 並進運動エネルギーが大きいほど SiO 脱離収率は小さく なる。ここで重要なことは高温酸化においても O₂ 分子の 並進運動エネルギーの影響が顕著に現れるという点であ る。

3.3 高温酸化での酸素吸着曲線

900 K から1000 K の間での表面反応ダイナミクスの典 型的な例として、945 K における酸素吸着曲線の並進運動 エネルギー依存性を測定した²⁶⁾。第一に、0.61 eV では表 面に酸素は検出されないことから、アクティブ酸化が起こ ることがわかる。一方、1.1 eV 以上では並進運動エネル ギーに関わらず概ね Langmuir 型の吸着曲線を示した。こ れはパッシブ酸化が起こることを示している。中間的な 0.91 eV では明らかに非 Langmuir 型の吸着曲線となり、 パッシブ酸化とアクティブ酸化が共存した。ここで重要な ことは O₂ 分子の並進運動エネルギーによってパッシブ酸 化からアクティブ酸化までの反応様式を制御できるという 点である。

3.4 Si2p 光電子スペクトルの実時間その場観察

よく知られているように Si2p 光電子ピークは Si 原子の 酸化数(Siⁿ⁺ n:1-4)に応じた化学シフトを示すため, Si 表面の酸化状態を解析するには都合がよい²⁷⁾。そこで パッシブ酸化とアクティブ酸化が共存するときに,表面で どのような化学結合状態が形成されているかを明らかにす るために,Si2p 光電子スペクトルの実時間その場観察を 行い,その並進運動エネルギー依存性を比較した²⁵⁾。そ の結果,並進運動エネルギーが比較的小さい場合には,飽 和状態でもサブオキサイド成分(Siⁿ⁺ n:1-3)が主であ るのに対して,並進運動エネルギーが大きくなるに従って SiO₂構造(Si⁴⁺)が形成されやすくなることがわかった。 そのとき SiO 脱離収率が低下することを考慮すると,サ ブオキサイド構造から SiO 脱離の前駆体が生成しやすい と考えられる。



Fig. 2 Real-time in-situ Si2p photoemission spectra measured during oxidation of Si(001) surface. The surface temperature was 965 K. The translational kinetic energy of O₂ molecular beam was 0.91 eV. The flux density of the beam was $1.69 \times$ 10^{14} molecules•cm⁻²•s⁻¹. The peak deconvolution was also showed in the upper traces.

3.5 Siの各酸化数成分と酸化膜厚の時間発展

さらに詳細に SiO 脱離と Si(001)表面酸化の関係を調べ るために,並進運動エネルギー0.91 eV において Si2p 光 電子スペクトルの実時間その場観察と SiO 脱離収率の同 時計測を行った²⁸⁾。得られた多くの Si2p 光電子スペクト ルをピーク分離して,各 Si 酸化数成分と酸化膜厚の時間 発展を求め,SiO 脱離収率の時間変化と比較した。表面温 度 965 K,並進運動エネルギー0.91 eV での結果を Fig. 2 およびに Fig. 3 に示す。SiO 脱離収率は O₂ 分子線の照射 直後に最大となり,以後単調に減少した。酸化膜厚が0.22 nm で SiO 脱離は止まる。この膜厚は酸化が最表面の Si 二量体に止まることを表している。換言すると脱離する SiO 分子に含まれる Si 原子は最表面の Si 原子であると考 えられる。

Si²⁺, Si³⁺, Si⁴⁺の時間発展の逆数を SiO 脱離収率の 減衰と比較して Fig. 4 に示す。Si²⁺の時間発展が SiO の 減衰曲線とよい相関を示した。このことは最表面の Si 二 量体の Si 原子が Si²⁺ まで酸化されると SiO 分子が脱離し なくなることを意味している。二量体の Si 原子が Si²⁺ と



Fig. 3 Time evolution of SiO desorption rate (a) and Siⁿ⁺ (n: 1-4) intensities (b) with oxide-layers thickness (★) derived from deconvolution of Si2p photoemission spectra shown in Fig. 2. The SiO desorption was disappeared at the oxide thickness of 0.22 nm.



Fig. 4 Comparison of time evolutions of SiO desorption rate and Siⁿ⁺ (n: 2-4) intensities. The Siⁿ⁺ intensities were plotted as 1-I(Siⁿ⁺) for convenience. The variation of Si²⁺ suboxide corresponds to that of the SiO desorption rate.



 $\label{eq:Fig.5} \begin{array}{ll} \mbox{Schematics of structural models for Si^{2+} suboxide (a) and} \\ \mbox{for Si^{1+} suboxide as a precursor of desorbing SiO (b).} \end{array}$

なるのは Fig. 5(a)のような酸化構造をとる場合である。Si 二量体のバックボンドへは O 原子がバリアレスで進入で きるため²⁹⁾,並進運動エネルギーに関わり無く Fig. 5(a)の ような酸化構造ができる。同様の傾向は並進運動エネル ギー0.53 eV での実験でも得られた。結局,SiO 脱離の前 駆体は Si 二量体の Si 原子が Si¹⁺ となる構造と推測され る。それは Fig. 5(b)に示す構造と考えられる。この構造は O 原子がブリッジ位置からバックボンド位置にバリアレス で移動するときの過渡的な構造である。内山らの計算³⁰⁾ によればブリッジサイトから T サイトへは0.94 eV の活性 化障壁,バックボンドサイトから T サイトへは1.6 eV の 活性化障壁であるが,T サイトから脱離する場合の活性 化障壁は2.8 eV であるので,分子線散乱実験では決定で きない律速段階は T サイトからの脱離過程と考えられる。

4. Cu 単結晶表面の酸化反応ダイナミクス

4.1 室温酸化の酸素吸着曲線

Cu は超 LSI の配線材料として使用され,真空材料とし て注目され,さらに亜酸化銅(Cu₂O)は半導体であるた めに太陽電池への応用も研究されている。従って,Cu 表 面の酸化初期過程を解明して制御することは,その産業利 用にとって貴重な基礎的知見となる。本稿では,(001) 面^{31,32)},(111)面^{33,34)},(110)面³⁵⁾について室温での O_2 分 子の反応ダイナミクスに関して SUREAC2000で得られた 知見を紹介する。

(001)面は0.5 ML (ML: monolayer) で飽和して (2 $\sqrt{2} \times \sqrt{2}$) R45°-O 構造,いわゆる 2 $\sqrt{2}$ 構造をとる³¹⁾。 (111)面の場合には清浄化の方法によって異なる LEED 像 が報告されているが,SUREAC2000では Cu(001)-($\sqrt{2}$ × $\sqrt{2}$) R45°-O 構造がゆがんだ LEED 像が観察され た³³⁾。(001)面に2.3 eV の O₂ 分子線を照射すると通常の



Fig. 6 Oxygen uptake curves at the Cu(001) surface at room temperature for O₂ adsorption with thermal energy (\bigcirc and \blacksquare) and for supersonic O₂ molecular beam adsorption with 2.3 eV translational kinetic energy (\bigcirc). (after reference 31)



Fig. 7 Oxygen uptake curves at the Cu(111) surface at room temperature for O₂ adsorption with thermal energy (△) and for supersonic O₂ molecular beam adsorption with translational kinetic energy of 0.6 eV (●) and 2.3 eV (●). Insets are LEED images for the clean surface (lower) and 0.4 ML-oxidized surface (upper). (after reference 33)

ガス吸着に比較して酸化速度と飽和酸素量が増大した (Fig. 6)³¹⁾。(111)面でも類似の傾向を示したが,並進運動 エネルギー依存性は異なる(Fig. 7)³³⁾。すなわち,酸化の 初期ではガス吸着と2.3 eV の O_2 分子線照射で同様の傾向 を示すが,0.6 eV の O_2 分子線照射の方が初期に大きな酸 化速度が得られた³³⁾。一方,(110)面では全く異なり,酸 化の初期ではガス吸着が最も速い(Fig. 8)³⁵⁾。このように 面方位によって吸着曲線の並進運動エネルギー依存性が大 きく異なることが見出された。ここで,どの面方位にも共 通していることは,2.3 eV の O_2 分子線照射によってガス 吸着の飽和量を超えて酸素を最も多く表面に吸着させるこ とができることである。吸着曲線の傾きから O_2 分子の吸 着確率が酸素供給量にどのように依存するかがわかる。



Fig. 8 Oxygen uptake curves at the Cu(110) surface at room temperature for O_2 adsorption with thermal energy (Δ) and for supersonic O_2 molecular beam adsorption with translational kinetic energy of 0.5 eV (\bigcirc) and 2.3 eV (\bigcirc). (after reference 35)



Fig. 9 O₂ sticking probability as a function of oxygen coverage on the Cu (111) surface at the O₂ translational kinetic energy of 0.6 eV (●) and 2.3 eV (●). (after reference 33)

Fig. 9に (111) 面での吸着確率を示す³³⁾。0.6 eV では0.4 ML~0.5 ML で飽和するために吸着確率は極めて小さく 落ち込む。ところが、2.3 eV の O_2 分子線照射では 10^{-5} 程度の吸着確率を保持するために表面酸素量は飽和せずに 増加し続ける。この傾向は(001)面でも同様であった³¹⁾。

4.2 反応次数

(001) 面の場合, **Fig. 6** で初期に酸化が進行する部分を 領域 I とし, 一旦酸化速度が減少したのちに再び増加する



Fig. 10 Reaction order analysis in the initial oxidation stage (region I in Fig. 6) at the Cu(001) surface. Fitting of oxygen uptake curve at 0.6 eV (a) showed to be second order kinetics (n: 2.0) and first order kinetics (n: 1.2) for 2.3 eV (b). (after reference 32)

部分を領域 II とする。領域 I において反応次数を評価した 結果を Fig. 10 に示す。Fig. 10 (a) は0.6 eV でn: 2.0, Fig. 10 (b) は1.0 eV でn: 1.2であった³²⁾。反応次数が2.0とい うことは O_2 分子が解離して生じたふたつの O 原子が共に 吸着してふたつの吸着サイトを占めることを意味してい る。一方, nが1.2ということは一回の衝突で一個の O 原 子がひとつの反応サイトしか占有しない, すなわち, O_2 分子が解離して生じたふたつの O 原子のうちで一方しか 吸着しないということを表している。並進運動エネルギー が0.6 eV と1.0 eV の間に 2 原子吸着過程と1 原子吸着過 程の境界があることになる。ところで, O_2 分子の解離エ ネルギーは5.2 eV であり³⁶⁾, O 原子の吸着エネルギーは 4.5 eV であるので³⁷⁾, O_2 分子が解離して一個の O 原子が 吸着する過程は0.7 eVの吸熱反応になる。したがって1 原子吸着の反応チャンネルが開けるためには少なくとも 0.7 eVの運動エネルギーが必要である。さらに乗り越え るべきポテンシャル障壁が存在する場合,それは1.0 eVで1原子吸着過程に変化していることから推測して0.3 eV以下である。反応次数に関しては(111)面でも類似の結果 が得られた。0.6 eVではn: 2.0, 2.3 eVではn: 1.2であ った³³⁾。

4.3 衝突誘起原子吸収過程

領域Ⅱでは飽和吸着面の化学的安定性が破れて酸素吸着 量が増加する。O2分子の並進運動エネルギーが大きいと き領域Ⅱではどのような現象が起きているのだろうか。 (001)面でガス吸着の飽和吸着量を越える0.95 ML まで酸 素を吸着させた表面を LEED 観察すると、2√2 構造では なく形状の散漫な c(2×2)構造を示したことから、表面欠 陥および周期構造の乱れが示唆される。同時にOls 光電 子ピークの形状に明確な変化が現れた。(001)面での O1s 光電子スペクトルの被覆率依存性を Fig. 11 に示す³¹⁾。0.5 ML 程度までは単一のガウス関数でフィットできるが、そ れ以上の被覆率では非対称な形状である。この非対称なス ペクトルは529.5 eV と530.1 eV の結合エネルギーを持つ ふたつの成分に分離することができる。529.5 eVの成分 (Peak 1) は0.5 ML までの O 原子と同様に最表面に吸着 している〇原子によると解釈している。低被覆率の場合 に比べて高結合エネルギー側にシフトしているのは酸素被 覆率の増加に伴って表面構造が1×1構造から2√2構造に 変化するためである。一方,530.1 eV の成分(Peak 2) はサブサーフェイスに O 原子が入り込んだ亜酸化銅 (Cu₂) O)構造に対応すると解釈している。このようにガス吸着 の飽和量を越えた被覆率でO1s 光電子スペクトルがふた つの成分を持つことは(111)面でも確認されている³³⁻³⁴⁾。

ではどのようにしてサブサーフェイスにまで O 原子が 入り込むのであろうか。Ar+ イオンスパッタリングによ って予め故意に欠陥を導入した表面でも,また,清浄表面 でも,2.3 eV の O₂ 分子線照射によって同じ吸着曲線が得 られるので,飽和吸着量の増加は表面欠陥によるものでは ない。さらに、700 K でも吸着曲線は変わらないので O 原子の拡散の効果でもない。ところが、0.5 ML の吸着表 面に 3 eV の Ar 原子線を照射したところ、529.5 eV の成 分が減少して、逆に530.1 eV の成分が増加した。これら の結果から、既に吸着している O 原子が並進運動エネル ギーの大きな O₂ 分子の衝突によってサブサーフェイスに 押し込まれる過程,すなわち、衝突誘起吸収過程(collision-induced absorption process)が起こると解釈されて いる³¹。



Fig. 11 Variation of O1s photoemission spectrum during oxidation of Cu(001) surface by 2.3 eV supersonic O_2 molecular beam at room temperature. (after reference 31)

5. Ti(0001)表面の酸化反応ダイナミクス

5.1 室温酸化過程の実時間その場光電子分光

Tiの極薄酸化膜は,光触媒,高誘電率ゲート酸化膜等 の機能性材料として期待されている。Ti酸化膜の機能を さらに引き出すためには初期酸化過程を解明することが重 要である。これまで,670 K での酸化膜形成過程について 実時間その場光電子分光観察を行ってきた³⁸⁻³⁹⁾。また, 室温のTi(0001)表面に超音速O₂分子線を照射して,O1s 光電子ピーク強度の時間変化から吸着確率の相対値を求 め,その並進運動エネルギーや入射角依存性から解離吸着 過程についても検討された⁴⁰⁾。本稿ではその中から室温 での反応ダイナミクスに絞って紹介する。

並進運動エネルギーが0.55 eVの超音速 O_2 分子線を用 いて Ti(0001)表面を室温で酸化したときの典型的な O1s 光電子スペクトルの時間発展を Fig. 12 に示す³⁹⁾。スペク トルは三つの成分にピーク分離することができる。各成分 毎の時間発展を Fig. 13 に示す。成分 A と C は初期に同時 に立ち上がることから二種類の化学吸着状態が反応の初期 から存在することがわかる。また,成分 B は60 L (1 Langmuir = 1.33×10^{-4} Pa·s) 以降に顕著になることから,成 分 A と C に比べて酸化状態が進んだ,すなわち,酸化数 の大きな Ti に対応すると解釈されている。酸化の進行に 伴って Ti2p 光電子スペクトルが金属 Ti から半導体 TiO₂ へと変化することを考慮して,成分 C は酸化数が+2 の TiO,成分 A は成分 C の減少後も増加することから酸化 数が+3 程度の Ti₂O₃, Ti₃O₅ など,成分 B は酸化数が最 も大きな+4 の TiO₂ 構造に対応すると推定されている³⁹⁾。

5.2 酸素吸着確率

酸素供給量がゼロの極限での吸着曲線の傾きが初期吸着 確率に比例するので,吸着曲線から相対的な初期吸着確率



Fig. 12 Time evolution of O1s photoemission spectrum at the Ti (0001) surface during irradiation of supersonic O₂ molecular beam with 0.55 eV translational kinetic energy at room temperature. (after reference 39)



Fig. 13 Time evolutions of the three components (Peak A, Peak B, and Peak C) in the O1s photoemission spectrum during oxidation of Ti(0001) surface by 0.55 eV supersonic O_2 molecular beam at room temperature.

を求めることができる。Fig. 14 に成分 A の初期吸着確率 の並進運動エネルギー依存性を示す。初期吸着確率は0.03 eV(ガス吸着)の場合に最も大きく、並進運動エネルギー が大きくなるにしたがって急激に減少し、0.5 eV で極小 を示した。このような減少傾向はこの反応系に特異なこと ではなく Si(001)表面でも見られる。Fig. 15 に反応機構を



Fig. 14 Relative initial sticking probability for the peak A component in Fig. 13 as a function of translational kinetic energy of supersonic O_2 molecular beam.



Fig. 15 Schematics of potential energy curves and motions of incident O_2 molecules near the Ti(0001) surface.

模式的に示す。

並進運動エネルギーとともに初期吸着確率が減少する場 合には,一般に,分子は物理吸着状態を経由して化学吸着 すると解釈される。すなわち、O2分子は運動エネルギー を表面に散逸させ, van der Waals 力によって物理吸着状 態に一瞬トラップされている間に解離して化学吸着状態に 至る。そうであれば吸着確率は並進運動エネルギーに依存 しないはずである。実際に2.3 eVのO2分子線の初期吸着 確率には入射方向依存性が見られず、初期吸着確率は並進 運動エネルギーの垂直方向成分ではなくその値そのもので 決まることがわかっている (total energy scaling)⁴⁰⁾。こ のことからも「物理吸着状態を経由した解離吸着機構 (trapping-mediated dissociative adsorption)」が支持され る。一方, 0.5 eV以上では並進運動エネルギーに依存して 初期吸着確率がわずかに増加する傾向を示しているが、こ れは直接的な解離吸着 (direct dissociative adsorption) が起こるためと解釈されている。すなわち、並進運動エネ ルギーが大きくなると表面にトラップされにくくなる反面,物理吸着状態と化学吸着状態の間のポテンシャルエネルギー障壁を透過しやすくなるので徐々に吸着確率が大きくなる。ところが,それを超えるとポテンシャルの壁で散乱されるので再び吸着確率は小さくなる傾向を示す⁴⁰⁾。そのため,2.3 eV では直接的な解離吸着の寄与が小さく,初期吸着確率に入射方向依存性が見られなかったと考えられる。

6. 今後の課題と展望

放射光を用いて表面化学反応ダイナミクスの研究を行う ための主要な要素技術は、①高輝度・高分解能放射光、② 原子・分子ビーム源、③電子エネルギー分析器である。高 輝度・高分解能放射光に関しては BL23SU の性能は相当 満足できるものであるが、縦横共にユースポイントに集光 するためのトロイダルミラーの準備を進めている。

原子・分子ビーム源として,現在超音速分子線源が用い られている。この装置は独自開発の高温ノズルを具備して いるために類似の装置に比べて2倍以上の並進運動エネ ルギーを得ることができ,安定性も非常によく,ほぼ一年 間メンテナンスフリーである。さらに速度選別器を実装し て超音速 O_2 分子線の速い成分を選択すると,分子線方向 に対して分子の回転面が平行に揃った O_2 分子を選別でき るので⁴¹⁾,試料表面と O_2 分子の回転面の角度を規定した 実験が可能になる。また,六極不均一電場に永久双極子 モーメントを持った分子線,例えば NO 分子線を通すと シュタルク効果によって分子の振動・回転準位を選択で き,さらに静電場を通して最終的に試料に衝突させる分子 の向きを規定することができる⁴²⁾。以上のように分子配 向を制御した分子線を活用することによって表面立体化学 反応ダイナミクスを研究する道が開かれる。

超音速分子線の並進運動エネルギーは高々10 eV 以下で ある。そのため反応場は最表面からサブサーフェイス程度 に限定される。これは得がたい特長であり,吸着過程や極 薄膜形成過程の研究に貢献するが,さらに深い結晶中で化 学反応を誘起しようとするとさらに高速の原子・分子線源 が必要になる。原研では,数keV までのイオンビーム と,その電荷交換反応によって中性ビームを発生させるこ とができる高速原子・分子線源を開発している⁴³⁾。

電子エネルギー分析器を用いた光電子スペクトルの測定 では、電圧挿引するために高輝度放射光をもってしてもス ペクトル取得に数秒から数十秒を要する。一方、世の中で は超多チャンネル電子検出器を用いた高速光電子分光シス テムが開発されている⁴⁴⁾。我国でも64 ch 電子検出器がア ルバック・ファイ㈱によって開発された。元々米国ファイ 社の電子エネルギー分析器に実装されて光電子回折の高速 測定に用いられたが⁴⁵⁾、Omicron 社の EA125用に改造し たものを BL23SU に導入した。擬似的に128 ch 検出器と して一括してデータ収集が可能であり,0.1s 周期で連続 データ取得できることは確認されている⁴⁶⁾。現在はオフ ラインで試験中である。

新しい原子・分子線源の開発が進むと,SUREAC2000 で取り扱える原子・分子種,そのエネルギー範囲が増える ために,対象とする表面反応系や現象が格段に拡張され る。さらに,ビームラインと電子エネルギー分析器の改良 ・開発によって進展する高速光電子分光法は表面化学反応 ダイナミクスの研究を秒オーダーからサブ秒オーダーの時 間領域へ進化させるだろう。

謝辞

表面化学反応ダイナミクスの研究が光電子分光法で可能 になったのは全く高輝度・高分解能放射光の恩恵による。 BL23SU での分光光学系の設計・立ち上げ・調整は斎藤 祐児博士を中心に行われてきた。挿入光源 ID23の制御・ 保守では JASRI の加速器部門,ビームライン・技術部 門,理研の多大なご支援を受けている。Cu および Ti の 酸化過程の研究は文部科学省ナノテクノロジー総合支援プ ロジェクトの支援を受けた。SUREAC2000は馬場祐治博 士,水木純一郎博士,下村理博士,大野英雄博士のご理解 とご支援により製作され,SPring-8 スタッフ諸氏の御協 力もあって運用できていることを明記し,深く感謝いたし ます。

参考文献

- 高柳和夫: "電子・原子・分子の衝突"(培風館, 1972); 井 上鋒朋訳: "分子衝突と化学反応"(学会出版センター, 1976); 小山慶太訳: "原子・分子の衝突"(共立出版, 1981); J. S. Chan, R. M. Hobson, 市川幸美, 金田輝男: "電離気体の原子・分子過程"(東京電機大学出版局, 1982); 金子洋三郎: "化学のための原子衝突入門"(培風館, 1999).
- 2) 日本化学会編: "レーザーと化学反応", 化学総説, No. 26 (学会出版センター, 1980); 土屋荘次編: "レーザー化学— 分子の反応ダイナミックス入門—"(学会出版センター, 1984).
- 3) M. P. D'Evelyn and R. J. Madix: Surf. Sci. Rep. 3, 413 (1984); M. L. Yu and Lisa A. DeLouise: Surf. Sci. Rep. 19, 285 (1994); G. R. Darling and S. Holloway: Rep. Prog. Phys. 58, 1595 (1995); G. D. Billing: "Dynamics of Molecule Surface Interactions" (John Wiley & Sons, New York, 2000); D. P. Woodruff ed.: "Surface Dynamics" The Chemical Physics of Solid Surfaces, Vol. II (Elsevier, Amsterdam, 2003); A. Gross: "Theoretical Surface Science A Microscopic Perspective" (Springer, Berlin, 2003).
- D. A. King and M. G. Wells: Proc. R. Soc. London A, 339, 245 (1974).
- 5) 松本吉泰:表面科学 13,572 (1992); 楠勲:表面科学 16,587 (1995); 正畠宏祐,大橋治彦:表面科学 16,544 (1995).
- 6) 日本表面科学会編:"X 線光電子分光"表面分析技術選書 (丸善, 1998); S. Hüfner: "Photoelectron Spectroscopy Principles and Applications" (Springer, Berlin, 2003).
- 7) http://www.spring8.or.jp/j/for_users/nano_tech/

- 8) http://kikaku.tokai.jaeri.go.jp/ken-kyou/top1.html
- 9) A. Baraldi, G. Comelli, S. Lizzit, M. Kiskinova and G. Paolucci: Surf. Sci. Rep. 49, 169 (2003).
- R. Denecke, M. Kinne, C. M. Whelan and H.-P. Steinroeck: Surf. Rev. and Lett. 9, 797 (2002).
- T. Miyake, S. Soeki, H. Kato, T. Nakamura, A. Namiki, H. Kamba and T. Suzaki: Phys. Rev. B, 41, 11801 (1990); B. A. Ferguson, C. T. Reeves and C. B. Mullins: J. Chem. Phys. 110, 11574 (1999).
- 12) 寺岡有殿,吉越章隆:応用物理 71,1523 (2002);寺岡有殿,吉越章隆:表面科学 23,553 (2002);寺岡有殿,吉越章隆:放射光 15,27 (2002); Y. Teraoka and A. yoshigoe: Jpn. J. Appl. Phys. 41, 4253 (2002).
- 吉越章隆, 寺岡有殿: 真空 45, 204 (2002); A. Yoshigoe and Y. Teraoka: Surface and Interface Analysis 34, 432 (2002); A. Yoshigoe and Y. Teraoka: Appl. Surf. Sci. 190, 60 (2002).
- 14) A. Yokoya, T. Sekiguchi, Y. Saitoh, T. Okane, T. Nakatani, T. Shimada, H. Kobayashi, M. Takao, Y. Teraoka, Y. Hayashi, S. Sasaki, Y. Miyahara, T. Harami and T. A. Sasaki: J. Synchrotron Rad. 5, 10 (1998); T. Nakatani, Y. Saitoh, Y. Teraoka, T. Okane and A. Yokoya: J. Synchrotron Rad. 5, 536 (1998).
- S. Sasaki, K. Kakuno, T. Takada, T. Shimada, K. Yanagida and Y. Miyahara: Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A, 331, 763 (1993); S. Sasaki: Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A, 347, 83 (1994).
- 16) Y. Saitoh, T. Nakatani, T. Matsushita, A. Agui, A. Yoshigoe, Y. Teraoka and A. Yokoya: Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A, 474, 253 (2001).
- Y. Teraoka and A. Yoshigoe: Jpn. J. Appl. Phys. 38, Suppl. 38–1, 642 (1999); Y. Teraoka and A. Yoshigoe: Appl. Surf. Sci. 169–170, 738 (2001).
- 18) 正畠宏祐: "実験化学講座 分光Ⅲ"(日本化学会編, 丸善, 107, 1999); 正 畠宏祐, 篠原久典:分光研究 39, 187 (1990); H. Pauly: "Atom, Molucule, and Cluster Beams I Basic Theory, Production and Detection of Thermal Energy Beams", Springer Series on Atomic, Optical, and Plasma Physics 28 (Springer, Berlin, 2000).
- 19) T. Engel: Surf. Sci. Rep. 18, 91 (1993).
- Y. Takakuwa, F. Ishida and T. Kawawa: Appl. Surf. Sci. 216, 133 (2003); 高桑雄二,石田史顕:表面科学 22, 483 (2001).
- M. L. Yu and B. N. Eldridge: Phys. Rev. Lett. 58, 1691 (1987); U. Memmert and M. L. Yu: Surf. Sci. Lett. 245, L185 (1991); K. Ohkubo, Y. Igari, S. Tomoda and I. Kusunoki: Surf. Sci. 260, 44 (1992).
- 22) J. R. Engstrom, D. J. Bonser, M. M. Nelson and T. Engel: Surf. Sci. 256, 317 (1991).
- M. Suemitsu, Y. Enta, Y. Miyanishi and N. Miyamoto: Phys. Rev. Lett. 82, 2334 (1999); M. Suemitsu, Y. Enta, Y. Miyanishi, Y. Takegawa and N. Miyamoto: Appl. Surf. Sci. 162, 293 (2000);末光眞希:表面科学 23, 95 (2002).
- 24) 高桑雄二,二瓶瑞久,堀江哲弘,宮本信雄:東北大学科学 計測研究所報告 47,29 (1999);高桑雄二:表面科学 23, 536 (2002).
- 25) Y. Teraoka, A. Yoshigoe and K. Moritani: Jpn. J. Appl. Phys. 42, 4671 (2003).
- 26) Y. Teraoka, K. Moritani and A. Yoshigoe: Appl. Surf. Sci. 216, 8 (2003).
- F. J. Himpsel, F. R. McFeely, A. Taleb-Ibrahimi, J. A. Yarmoff and G. Hollinger: Phys. Rev. B, 38, 6084 (1988); H. W. Yeom and R. Uhrberg: Jpn. J. Appl. Phys. 39, 4460 (2000); J. H. Oh, H. W. Yeom, Y. Hagimoto, K. Ono, M. Oshima, N. Hirashita, M. Nywa and A. Toriumi: Phys. Rev. B, 63,

205310 (2001); T. W. Pi, J. F. Wen, C. P. Ouyang, R. T. Wu and G. K. Wertheim: Surf. Sci. **478**, L333 (2001); Y. Yamashita, M. Nagao, S. Machida, K. Hamaguchi, F. Yasui, K. Mukai and J. Yoshinobu: J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. **114–116**, 389 (2001).

- 28) Y. Teraoka, A. Yoshigoe and K. Moritani: to be published.
- 29) K. Kato, T. Uda and K. Terakura: Phys. Rev. Lett. 80, 2000 (1998); K. Kato and T. Uda: Phys. Rev. B, 62, 15978 (2000); 加藤弘一:表面科学 23, 580 (2002); 宇田毅, 加藤弘一:表面科学 19, 173 (1998).
- 30) T. Uchiyama, T. Uda and K. Terakura: Surf. Sci. 474, 21 (2001).
- M. Okada, K. Moritani, S. Goto, T. Kasai, A. Yoshigoe and Y. Teraoka: J. Chem. Phys. 119, 6994 (2003).
- 32) M. Okada, K. Moritani, A. Yoshigoe, Y. Teraoka, H. Nakanishi, W. A. Dino, H. Kasai and T. Kasai: Chem. Phys. 301, 315 (2004).
- 33) K. Moritani, M. Okada, S. Sato, S. Goto, T. Kasai, A. Yoshigoe and Y. Teraoka: J. Vac. Sci. Tech. A, 22, 1625 (2004).
- 34) K. Moritani, M. Okada, T. Kasai, A. Yoshigoe and Y. Teraoka: Thin Solid Films 464–465, 48 (2004).
- 35) K. Moritani, M. Okada, T. Fukuyama, Y. Teraoka, A. Yoshigoe and T. Kasai: submitted to J. Chem. Phys.
- J. P. Perdew, K. Burke and M. Ernzerhof: Phys. Rev. Lett. 77, 3865 (1996).
- 37) B. Hammer, J. K. Norskov, in B. C. Gates and H. Knoezinger eds: "Impact of Surface Science on Catalysis" (Academic Press, New York, 71, 2000).
- 38) Y. Takakuwa, S. Ishidzuka, A. Yoshigoe, Y. Teraoka, Y.

Yamauchi, Y. Mizuno, H. Tonda and T. Homma: Appl. Surf. Sci. **216**, 395 (2003); Y. Takakuwa, S. Ishidzuka, A. Yoshigoe, Y. Teraoka, Y. Mizuno, H. Tonda and T. Homma: Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B, **200**, 376 (2003);高桑雄 二,石塚眞治,吉越章隆,寺岡有殿,盛谷浩右,小川修 一,水野善之,頓田英機,本間禎一:真空 **47**, 457 (2003);高桑雄二,石塚眞治,吉越章隆,寺岡有殿,水野 善之,頓田英機,本間禎一:表面科学 **24**, 500 (2003);高 桑雄二,石塚眞治,吉越章隆,寺岡有殿:化学工業 **54**, 687 (2003).

- 39) 高桑雄二,小川修一,石塚眞治,吉越章隆,寺岡有殿:触 媒 47,352 (2005).
- 40) 小川修一,高桑雄二,石塚眞治,水野善之,頓田英機,本 間禎一,寺岡有殿,吉越章隆,盛谷浩右,鉢上隼介: JAERI-Tech 2004-046 (2004).
- V. Aquilanti, D. Ascenzi, D. Cappelletti and F. Pirani: Nature 371, 399 (1994).
- 42) 盛谷浩右,岡田美智雄,後藤征士朗,笠井俊夫:真空 46, 692 (2003).
- 43) 鉢上隼介, 寺岡有殿: JAERI-Tech 2004-066 (2004); 鉢 上隼介, 寺岡有殿: 真空 48, 343 (2005).
- 44) 南部 英:放射光 18,28 (2005).
- 45) 二瓶好正,尾張真則,石井秀司,大森真二,白木 將:応 用物理 71,401 (2002);白木將,石井秀司,二瓶好正:表 面科学 22,827 (2001).
- 46) Y. Teraoka, D. Sakai, Y. Kita, H. Iwai, M. Taguchi and R. Oiwa: Abstracts of 3rd International Symposium on Practical Surface Analysis, 63 (2004).

● 著者紹介●

小川修一

寺岡有殿

日本原子力研究所放射光科学研究センター表面化学研究グルー プ・サブリーダー E-mail: yteraoka@spring8.or.jp 専門:表面科学,放射光科学

吉越章隆

日本原子力研究所放射光科学研究センター表面化学研究グルー プ・副主任研究員 E-mail: yoshigoe@spring8.or.jp 専門:表面科学,放射光利用研究

盛谷浩右

日本原子力研究所放射光科学研究センター表面化学研究グルー プ・博士研究員 E-mail: moritani@spring8.or.jp 専門:表面化学

高桑雄二

東北大学多元物質科学研究所・助教授 E-mail: takakuwa@tagen.tohoku.ac.jp 専門:表面物理学,材料科学,放射光科学

石塚眞治

秋田工業高等専門学校物質工学科・助教授 E-mail: ishiduka@ipc.akita-nct.ac.jp 専門:表面化学

東北大学大学院工学研究科機械電子工学専攻・博士後期課程1

年 E-mail: ogasyu@mail.tagen.tohoku.ac.jp 専門:表面科学

岡田美智雄

大阪大学大学院理学研究科化学専攻(反応物理化学研究室)・ 助手 E-mail: okada@chem.sci.osaka-u.ac.jp 専門:表面物理化学

福山哲也

大阪大学大学院理学研究科化学専攻(反応物理化学研究室)・ 博士後期課程3年 E-mail: fukuyama@chem.sci.osaka-u.ac.jp 専門:表面化学

笠井俊夫

大阪大学大学院理学研究科化学専攻(反応物理化学研究室)• 教授 E-mail: tkasai@chem.sci.osaka-u.ac.jp 専門:反応物理化学

Surface chemical reaction dynamics illuminated by high brilliance and high energy-resolution synchrotron radiation

—In-situ photoemission spectroscopy for surface oxidation induced by supersonic O₂ molecular beams—

Yuden TERAOKA¹, Akitaka YOSHIGOE¹, Kousuke MORITANI¹, Yuji TAKAKUWA², Shuichi OGAWA², Shinji ISHIDZUKA³, Michio OKADA⁴, Tetsuya FUKUYAMA⁴, Toshio KASAI⁴

¹Synchrotron Radiation Research Center, Kansai Research Establishment,

Japan Atomic Energy Research Institute, 1–1 Kouto 1-chome, Mikazuki-cho, Sayo-gun, Hyogo 679–5148 ²Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, Tohoku University,

1-1 Katahira 2-chome, Aoba-ku, Sendai, Miyagi 980-8577

³Department of Chemical and Biological Engineering, Akita National College of Technology,

1–1 Bunkyo-cho, lijima, Akita, Akita 011–8511

⁴Department of Chemistry, Graduate School of Science, Osaka University,

1-1 Machikaneyama-cho, Toyonaka, Osaka 560-0043

Abstract Surface temperature and gas pressure are major chemical reaction control parameters for adsorption of gas molecules at solid surfaces, followed by ultra-thin layers formation and products desorption. The chemical reaction processes at surfaces are strongly affected by translational kinetic energy of incident molecules if the incident energy excesses a potential energy barrier. In this article, translational kinetic energy effects for Si(001), Cu(001)/(111)/(110) and Ti(0001) surface oxidation by supersonic O₂ molecular beams will be reviewed. The effects were studied from a stand point of in-situ surface analysis using photoemission spectroscopy with high brilliance and high energy-resolution synchrotron radiation. As for the Si oxidation at high temperature, desorption mechanisms of SiO molecules were clarified more concretely by applying simultaneous measurements of desorbed SiO molecules by a mass spectrometer and adsorbed oxygen at the Si(001) surface by photoemission spectroscopy. In the Cu oxidation, O atoms adsorbed at the Cu surface were moved into a subsurface by a collision-induced absorption mechanism. Concerning Ti oxidation, Ti atoms with different oxidation numbers were formed even at room temperature by dissociative adsorption of O₂ molecules via a trapping-mediated mechanism.